



# Российская академия наук Институт программных систем имени А.К. Айламазяна

## СуперЭВМ Ряда 4 семейства «СКИФ»



*“Страна, желающая победить в конкуренции, должна победить в вычислениях”.*

Deborah Wince-Smith, Президент Совета по конкурентоспособности США

Сегодня суперкомпьютерные технологии — это ключевые критические технологии, единственный инструмент, дающий стране возможность победить в конкурентной борьбе.

- **Суперкомпьютерные технологии уровня «N»:** инновационные технологии будущего, позволяющие создавать суперЭВМ, превосходящие аналоги, с наибольшей на текущий момент вычислительной мощностью — соответствующие первым 10–20 местам мирового рейтинга Top500.
- **Суперкомпьютерные технологии уровня «N-1»:** отработанные и широкодоступные на рынке технологии и решения, на основе которых многие компании из многих стран способны создавать суперЭВМ обычной (заурядной) конкурентоспособности.

### 2009-2012: Ряд 4 семейства суперЭВМ «СКИФ». Технологии уровня «N» в суперЭВМ Ряда 4

В 2008 году ИПС РАН начал разработку суперЭВМ Ряда 4 с целью создания в 2009–2012 годах технических решений для построения систем с транспетафлопсной производительностью: до 0.5 Pflops в 2009 году, до 10 Pflops в 2012 году (1 Pflops равен одному квадриллиону —  $10^{15}$  операций с числами с плавающей запятой в секунду). В установках Ряда 4 предусмотрены самые современные технические решения, соответствующие инновационным суперкомпьютерным технологиям уровня «N»:

- ★ **Гибридные вычислительные узлы**
  - стандартные (x86) 64-битовые процессоры, 4–8 ядер;
  - FPGA — реализует ускоритель специальных и маршрутизатор системной сети с топологией 3D-топ;
- ★ **Высокая плотность вычислительной мощности** — более 10 CPU на 1U:
  - оригинальная blade-система, 32 вычислительных узла в шасси 6U;
  - меньшие физические размеры установки позволяют уменьшить длину соединительных линий, в результате уменьшить задержки;
  - большое количество соединений выполняется в рамках монтажного шасси и в виде контактных дорожек на печатных платах, в результате существенно снижается количество соединительных кабелей — повышается надежность;
- ★ **Водяное охлаждение печатных плат**
  - затраты электроэнергии на охлаждение снижаются в 2–3 раза по сравнению с вариантами охлаждения с использованием воздуха в качестве теплоносителя;

• обеспечивается большая надежность охлаждения при остановке циркуляции теплоносителя — за счет большой теплопроводности воды;

• отсутствие подвижных частей влечет повышение надежности, обеспечивает бесшумность вычислителя и высокие эргономические показатели.

#### ★ **Отечественная масштабируемая системная сеть с топологией 3D-топ**

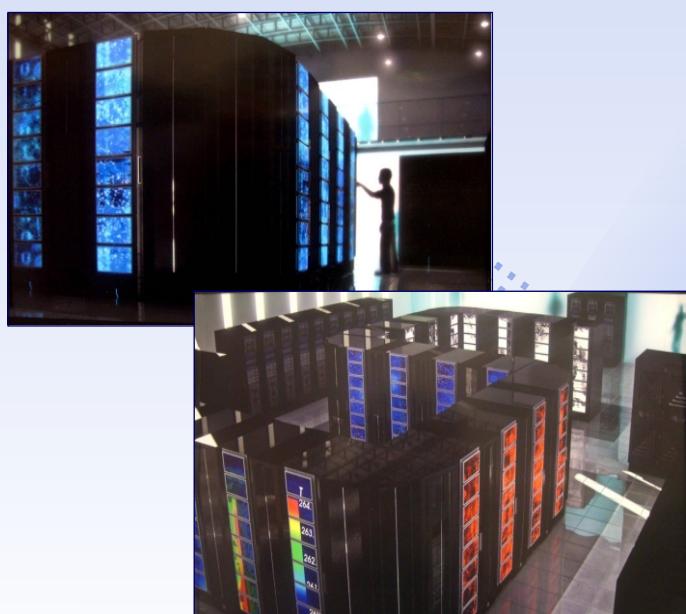
- отечественный маршрутизатор на базе FPGA;
- аппаратная реализация в маршрутизаторе массовых операций (класса all\_reduce) библиотеки MPI;
- возможность формирования физически изолированных подсетей (подторов);
- масштабируемая топология 3D-топ:
- для операций барьерной синхронизации;
  - измерение X реализуется соединениями в рамках шасси;
  - измерение Y реализуется соединениями между шасси в рамках монтажного шкафа;
  - измерение Z реализуется соединениями между шкафами в рамках системы;

• две дополнительные независимые сети:

- для реализации операций барьерной синхронизации;
- для синхронизации всех системных часов.

#### ★ **Вспомогательная сеть — QDR Infiniband**

★ **Три независимые сенсорные сети** — надежная поддержка мониторинга и управления



Вид системы СКИФ П-0.5  
(500 Tflops, СКИФ 4/Н, компьютерная модель)



## СуперЭВМ «СКИФ» Ряда 4 — не только рекордные установки, но и выпуск широкого спектра изделий

- предусмотрен выпуск широкого спектра изделий:
  - шасси — персональная или мобильная суперЭВМ до 3Tflops;
  - шкаф — суперЭВМ для лабораторий и конструкторских отделов до 35 Tflops;
  - системы для национальных суперкомпьютерных центров до 10 Pflops;
- обеспечена интеллектуальная собственность Союзного государства на все печатные платы и все конструкции — право и возможность выпускать суперЭВМ в России и разрабатывать модификации на базе ранее разработанной конструкторской документации Ряда 4;
- обеспечена конкурентоспособность отечественных компаний на отечественном и мировом рынке.

- все компоненты вычислительного узла на одной плате;
- жидкостное охлаждение платы, нет подвижных частей.



**Компоненты «СКИФ»**  
платы, модули, шасси

**Программное обеспечение**  
системное и прикладное

**Решения под ключ**

**Сервис**

### Вычислительный узел (blade) суперЭВМ Ряда 4 семейства «СКИФ»

- два стандартных современных (x86) многоядерных (четыре ядра и больше) 64-х разрядных микропроцессора;
- память (RAM) объемом 6, 12 или 24 Гбайт;
- микросхема адаптера (NIC) Infiniband QDR;
- твердотельный жесткий диск (SSD);
- FPGA-маршрутизатор на плате — масштабируемая (3D-топ) системная сеть и специализированный ускоритель;



**Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук** (ИПС РАН, Переславль-Залесский, Россия) основан в 1984 году. Одно из основных научных направлений его деятельности — высокопроизводительные вычисления, программные системы для параллельных архитектур. На ИПС РАН в суперкомпьютерных программах «СКИФ» и «СКИФ-ГРИД» Союзного государства возложена роль головного исполнителя Программы от Российской Федерации.



**Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларусь** (ОИПИ НАН Беларусь) создан в 2002 году. Обладает высоким научным потенциалом, современным оборудованием, большим опытом в создании сложных аппаратно-программных комплексов и систем. На ОИПИ НАН Беларусь в суперкомпьютерных программах «СКИФ» и «СКИФ-ГРИД» Союзного государства возложена роль головного исполнителя Программы от Республики Беларусь.



**Российская компания «РСК СКИФ»** создана в 2008 году с целью разработки и реализации отечественных суперкомпьютерных систем семейства «СКИФ», программного обеспечения для них и сервисов на их основе. Приоритетом для компании «РСК СКИФ» также является организация производственной кооперации России и Белоруссии по созданию суперЭВМ Ряда 4 семейства «СКИФ», удовлетворение потребностей рынка суперкомпьютеров Союзного государства и обеспечения продаж в третьи страны.



**Корпорация Intel**, ведущий мировой производитель инновационных полупроводниковых компонентов, разрабатывает технологии, продукцию и инициативы, направленные на постоянное повышение качества жизни людей и совершенствование методов их работы.